無帰還ヘッドホンアンプ HPAV-100

製作マニュアル

2025/6/9 Rev.0.00 SLDJ 合同会社

好評の無帰還 A 級アンプ回路を使用した無帰還ヘッドホンアンプです。電圧ゲインは約 15dB とやや 高めに設定していますが、定数変更によりゲインの変更が可能です。

電源はリチウムイオン電池を2つ使用し、±3.8V仕様としています。

新開発の無接点保護回路により、およそ ± 0.25 Vの DC 出力検出、および約 60° C以上の温度上昇時に ヘッドホン/イヤホンの接続を OFF します。

1. 部品収集

部品表にしたがって部品を集めます。部品種類毎の注意点は次のとおりです。

① トランジスタ・FET

トランジスタ・FET はアンプ回路用に 14 組のペア取りおよび 12 組の熱結合が必要です。また電源および保護回路用として 11 個のトランジスタ・FET を使用します。試作基板で使用したトランジスタ・FET のペア部品の一覧を表 1 に示します。

HPAV-100ペア部品データ		Lch	Rch				
型番	リファレンス	IDSS	hfe	備考			
2SK117BL	Q1,Q4	8.7~8.9					
ZSKIITDL	Q15,Q18	8.7~8.9					
	Q3,Q5		240	熱結合			
2SC2240	Q8,Q10		240	熱結合			
	Q17,Q19		240	熱結合			
	Q22,Q24		240	熱結合			
	Q2,Q6		240	熱結合			
2SA970	Q7,Q9		240	熱結合			
Z3A910	Q16,Q20		240	熱結合			
	Q21Q23		240	熱結合			
2SC2655	Q11,Q13		220~240	熱結合			
2302033	Q25,Q27		220~240	熱結合			
2SA1020	Q12,Q14		260	熱結合			
Z3A10Z0	Q26,Q28		260	熱結合			

表 1. トランジスタ・FET のペア組基準

現在 2SK117 が廃品種につき入手困難となっていますが、これは 2SK2881 (秋月電子で販売) でも代替可能だと思います。 2SK303 はスペック的には使用できそうですが、ピン配列が異なるので注意が必要です。代替品を検討する場合も表 1 に示す IDSS によってペア組をします。

電源および保護回路用のものは、ペア組や熱結合は不要です。試作で使用したデバイスの一覧 を表2に示します。

	Z = Comment of the property of							
	型番	リファレンス	hfe					
I	2SC2240	Q31,Q33,Q35,Q37,Q38	350~360					
	2SA970	Q30,Q32,Q34,Q36,Q39	230					

表 2. 電源および保護回路用トランジスタ

② 抵抗

使用する抵抗のうち、次に示すものについてはカット&トライが必要な場合があります。

• R48 $(2.4k\Omega)$

これは保護回路の感度を決める抵抗です。使用するデバイスのばらつきによって、保護回路の感度が不適切になる場合がありますので、予備として $2k\Omega$ 、 $2.2k\Omega$ 、 $2.7k\Omega$ をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。詳細は後述します。

 \cdot R47 \pm \hbar t R49 (1 \hbar Ω)

これは保護回路の正負バランスを決める抵抗です。保護回路の DC 検出感度が正負方向でアンバランスな場合に、いずれかを 910Ω に変更(または 1608 サイズの $10k\Omega$ チップ抵抗を並列に接続)します。詳細は後述します。

・R4 および R19 (220Ω)

これはアンプのゲインを決める抵抗です。本アンプでは VR 最大時のゲインを約 15dB として設計していますが、ゲインを変更したい場合はこの抵抗を変更します。ゲインはこの抵抗値に反比例します。たとえばこれを 110Ω にするとゲインは 2 倍(6dB 増)の 21dB、440 Ω にするとゲインは 1/2(6dB 減)の 9dB となります。

③ LED および抵抗

- ・D7, D8 は保護回路の基準電圧発生用の LED です。必ず Vf が 1.8V 程度の LED を使用してください。
- ・D9 は保護回路動作確認用の LED です。正常動作時はフォトスイッチと直列で約 10 mA で点灯するため、低輝度タイプ(Vf=1.8V 程度)の LED を使用します。
- ・D1,D2 は電源確認用です。任意の LED を使用可能です。LED の輝度が不適切な場合は、抵抗 R30、R31 の値を変更して調整します。

2. 熱結合

基板に実装する前に必要な部品を熱結合します。熱結合の組み合わせは表1に示したとおりです。 熱結合する組み合わせは、すべて同品種同士です。

熱結合は瞬間接着剤で捺印面同士を貼り合わせ、両サイドを2液混合タイプのエポキシ接着剤で充

填します(写真1)。この方法で熱結合を行うことで、すぐに基板製作にとりかかることができます。



写真 1. 熱結合の様子

3. 部品実装

基板への部品実装は背の低いものから順に行います。添付の基板部品表に従って実装します。 おおむね部品表記載の順番で OK です。ジャンパ線は錫メッキ線か、切った抵抗の脚などを使用し ます。電源接続用のコネクタ J3,J4 は必要に応じて実装します。実装完成の様子を図 3 に示します。

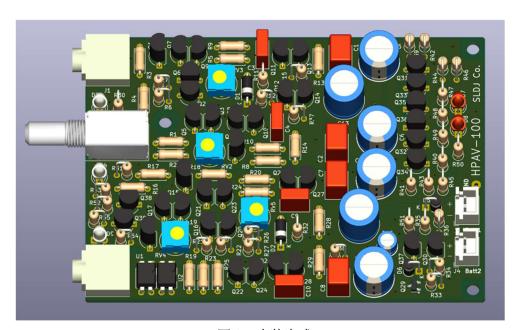


図 3. 実装完成

4. 調整

部品の間違いがないか、はんだ付けの漏れや不良、ブリッジがないかよく確認してから、次の手順で 電源を接続して、調整および動作確認をします。

アンプの調整

① スイッチ付ボリューム RV1 のスイッチは OFF、半固定抵抗 RV2~RV5 がすべてセンターにセットされていることを確認し、極性に注意して J3,J4 にそれぞれリチウムイオン電池 (公称 3.8V) を接続します。

- ② スイッチ付ボリューム RV1 のスイッチを ON し、2 秒ほどですべての LED が点灯することを確認します。もしいずれかの LED が点灯しないまたは点灯しても暗い、あるいは異常に発熱している部品がある、などの異常がある場合は直ちにスイッチを OFF して、配線を再度確認します。 ※D9 のみが点灯しない場合は、保護回路が働いている状態です。後述の手順でオフセットのゼロ調整を行います。
- ③ 入力ジャック J1 はオープンのまま、スイッチ ON、ボリューム RV1 最大の状態で、R1 の両端電 圧をテスターなどで見ながら、これが 0V になるように RV2 を調整します。
- ④ 同じく R16 の両端電圧をテスターなどで見ながら、これが 0V になるように RV4 を調整します。
- ⑤ ボリューム RV1 最小の状態とし、R15 (未実装) の端子間の電圧をテスターなどで見ながら、これが 0V になるように半固定抵抗 RV3 を調整します。
- ⑥ 同様に R32 (未実装) の端子間の電圧が 0V になるように RV5 を調整します。
- ⑦ 以上が完了したら、D9 が点灯していることを確認します。

保護回路の動作確認

- ⑧ 次に保護回路の動作確認を行います。入力ジャックの L と GND 間に 1.2V または 1.5V の電池を接続し、R15 端子間の出力電圧を測れる状態にし、RV1 でスイッチ ON 後、徐々にボリュームを上げていき、D9 が消灯したときの R15 端子の電圧を記録します。
- ⑨ 入力ジャックの L と GND への電池の接続極性を逆にして、同じく D9 が消灯する R15 端子の電 圧を記録します。
- ⑩ 上記により確認した電圧がおおむね±150mV~±250mV 程度であれば OK です。これがヘッドホン保護が働く出力 DC 電圧(プロテクト起動電圧)です。この電圧が 150mV よりも低い場合や、正負のバランスが著しくわるい場合は、以下の例を参考にして調整を行ってください。

保護回路の調整と確認

- ① ここでは例として、プロテクト起動電圧が $+160\,\mathrm{mV}$, $-70\,\mathrm{mV}$ だった場合の対処方法を紹介します。まず、この例ではプロテクト起動電圧が低いので、R48 を $2.4\,\mathrm{k}\Omega$ から $2.2\,\mathrm{k}\Omega$ に変更します。
- ⑫ R48 を 2.2k Ω に変更したところ、プロテクト起動電圧は+240mV,-130mV となりました。次に \pm のバランスをとります。この例ではプラス側が大きく出ているので、R49 を 1k Ω から 910Ω に変更します。(もし逆にマイナス側が大きい場合は R47 を 910Ω に変更します。)
 - R49 の付け替えが面倒な場合は、R49 の基板裏面のパッド間に、1608 サイズの $10k\Omega$ の抵抗を追加しても OK です。この場合も合成抵抗によりおよそ 910Ω となります。
- ③ 以上の変更により、プロテクト起動電圧は約±200mVとなりました。

5. 組み立て例

実際にこの基板を使って組み立てたヘッドホンアンプを紹介します。参考にしてください。試作品を写真 2 に示します。この例では 3D プリンタにより電池ホルダー体型ケースを成型しています。電池は単 3 型リチウムイオン電池(14500 サイズ)を 2 本使用しています。



写真 2. 3D プリントケースによる試作品

6. 諸特性

以下にこのヘッドホンアンプの諸特性を示します。特性は電源やシャーシ組み込みに状態によって 左右されますので、参考程度としてください。

① ゲイン周波数特性

図 4、図 5 は 33Ω 負荷時の L、R チャンネルそれぞれのゲイン周波数特性です。DC \sim 1MHz までほぼフラットであり、-3dB 周波数は 1.7MHz です。

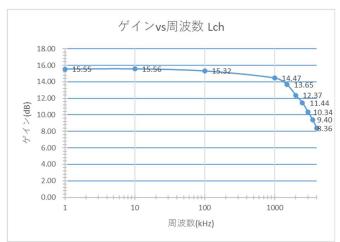


図 4. ゲイン周波数特性 Lch

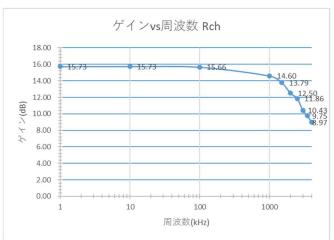
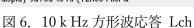


図 5. ゲイン周波数特性 Rch

図 6、図 7 は 33Ω 負荷時の L、R チャンネルそれぞれの 10kHz 2Vp-p 方形波出力波形です。波形にオーバーシュート、リンギングなどの乱れはなく、位相補償は不要です。





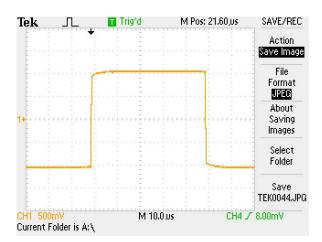


図 7. 10 k Hz 方形波応答 Rch

② ひずみ率特性

図 8、図 9 は 33Ω 負荷時の L、R チャンネルそれぞれのひずみ率 vs 出力レベルです。THD+N のボトムは両チャンネルともに $0.03\sim0.04\%$ 程度となりました。

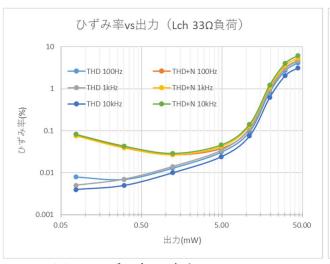


図 8. ひずみ率 vs 出力レベル Lch

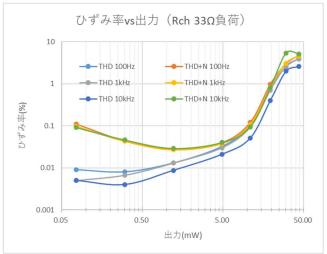


図 7. ひずみ率 vs 出力レベル Rch

図 9、図 10 は、出力 $500 \,\mathrm{mVrms}$ 時のひずみ率 vs 周波数です。可聴帯域において、ひずみ率は周波数によらず、ほぼ一定の結果となりました。

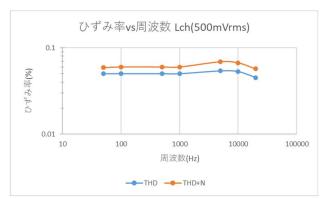


図 9. ひずみ率 vs 周波数 Lch

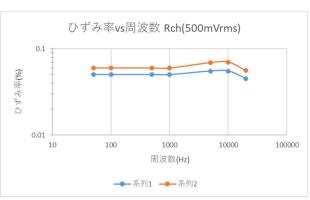


図 10. ひずみ率 vs 周波数 Rch

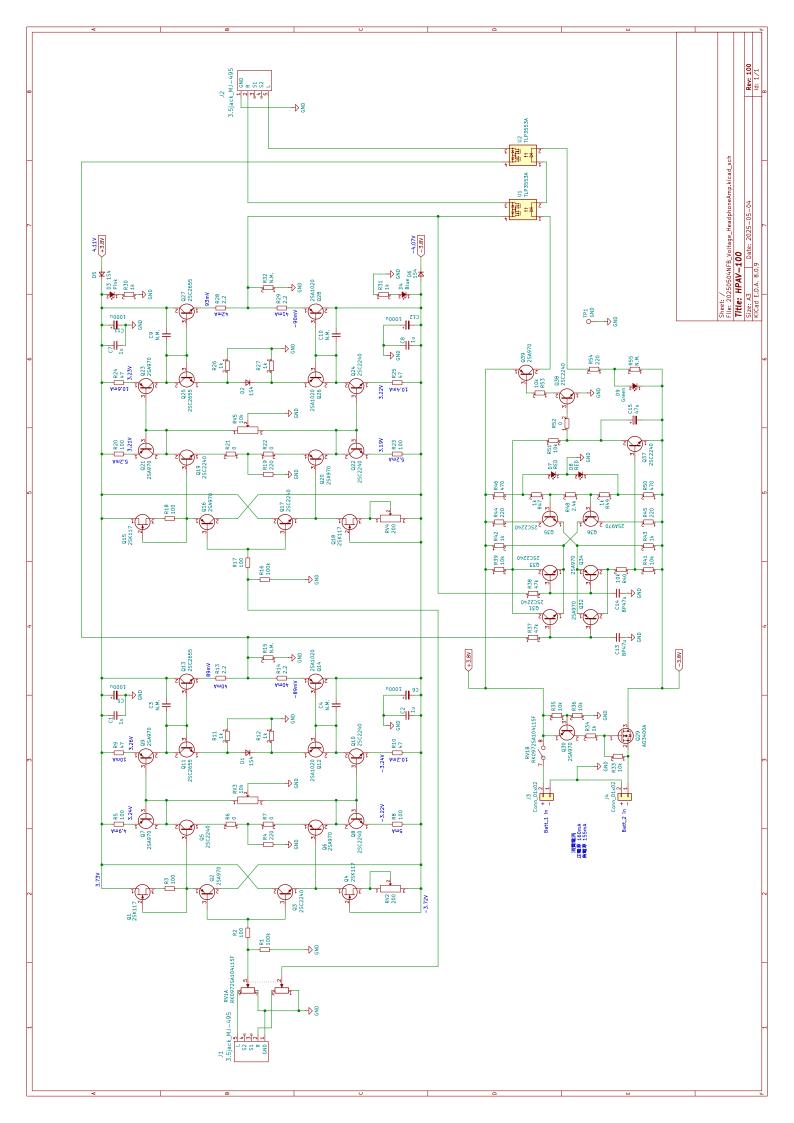
7. その他の注意事項など

- ・本機の正負電源の消費電流はほぼ等しく 150mA~160mA 程度となっています。正負電源に電池を使用する場合は、ほぼ等しく消費しますが、消耗レベルの違う電池を使用する場合、電圧差によってはオフセットが発生し、保護回路が働くことがあります。正負電源に使う電池は同程度のものを使用してください。
- ・ボリューム (RV1) の金属部分からノイズを拾う場合は、ボリュームの取り付けナット部分と基板上の GND をアース線により接続してください。

8. 添付資料

次頁以降に次の資料を添付します。

- ·基板回路図
- ・基板部品表
- ・基板外形寸法図



HPAV-100 基板部品表

	イエルエ	TU 6 /#	TU 5 /# #/	w =	/# +/ ¬ - ~ 4
部品番号	種類	型名・値	型番・備考	数量	備考・入手先
Q29	MOSFET	AO3400A		1	秋月電子通商
D3	LED	Pink		1	
D4	LED	Blue		1	
D7,D8	LED	Red		2	
D9	LED	Green		1	黄緑色
U1,U2	フォトリレー		TLP3553A	2	秋月電子通商
R6,R7,R21,R22,R52	ジャンパ線	0		5	
R13,R14,R28,R29	1/4W抵抗	2.2	RLC25FY	4	千石電商
R9,R10,R24,R25	1/4W抵抗	47	RLC25FY	4	千石電商
R2,R3,R5,R8,R17,R18,	1 / 4\\\/+広+士	100	DI COETV	0	イナ雨本
R20,R23	1/4W抵抗 	100	RLC25FY	8	千石電商
R44,R45,R54	1/4W抵抗	220	RLC25FY	3	千石電商
R4,R19	1/4W抵抗	220	RLC25FY	2	※ゲイン変更可
R46,R50	1/4W抵抗	470	RLC25FY	2	千石電商
R11,R12,R26,R27,R30,	1 / 4) 4 / 4	11	DI COFEV	0	イエ事文
R31,R34,R42,R43	1/4W抵抗 	1k	RLC25FY	9	千石電商
R47,R49	1/4W抵抗	1k	RLC25FY	2	※バランス調整
R48	1/4W抵抗	2.4k	RLC25FY	1	※要調整
R33,R35,R36,R39,R40,	2 /43A/Jrt J-	101	DI COSENI	_	~
R41,R51,R53	1/4W抵抗	10k	RLC25FY	8	千石電商
R37,R38	1/4W抵抗	47k	RLC25FY	2	千石電商
R1,R16	1/4W抵抗	100k	RLC25FY	2	千石電商
C1,C2,C7,C8	フィルムコンデンサ	1u	WIMA MKS2	4	千石電商
C5,C6,C11,C12	電解コンデンサ	1000uF/16V OS	16SEPF1000M	4	秋月電子通商
C13,C14	電解コンデンサ	BP47u/25V	UES1E470MPM	2	秋月電子通商
C15	電解コンデンサ	47uF/16V	16PX47MEFC5X11	1	秋月電子通商
D1,D2,D5,D6	ショットキー	1S4		4	秋月電子通商
Q1,Q4,Q15,Q18	JFET	2SK117BL	IDSS=8~10	4	
Q2,Q6,Q7,Q9,Q16,Q20,					
Q21,Q23,Q30,Q32,Q34,	トランジスタ	2SA970		13	 秋月電子通商
Q36,Q39					
Q3,Q5,Q8,Q10,Q17,Q19,					
Q22,Q24,Q31,Q33,Q35,	トランジスタ	2SC2240		13	┃ ┃秋月電子通商
Q37,Q38		2002210		10	
Q11,Q13,Q25,Q27	トランジスタ	2SC2655		4	┃ 秋月電子通商
Q12,Q14,Q26,Q28	トランジスタ	2SA1020		4	秋月電子通商
RV1	SW付2連VR100kΩA	23/11020	RK0972SA104L15F	1	秋月電子通商
RV2,RV4	半固定VR 200Ω		GF063P B201K	2	秋月電子通商
RV3,RV5	半固定VR 10kΩ		GF063P B103K	2	秋月電子通商
J1,J2	中国足VN 10KΩ Φ3.5ジャック		MJ-495	2	秋月電子通商
J3,J4	2.5ピッチ2Pコネクタ	B2B-XH-A(LF)(SN)	必要な場合のみ	2	秋月電子通商
C3,C4,C9,C10,R15,R32,	2.30 / / 21 -1 -1 / 3	DED ATTACE ((SIV)	20. 及 / 3 / 70 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10		W.V.1 66.1 106.11
R55		N.M.		7	
1100				<u> </u>	

